

附件

中国半导体领军人物评选办法 (2021年)

根据国家关于中央机关各单位评比达标表彰保留项目的文件通知要求以及工业和信息化部工信厅监(2010)44号文件规定精神,由中国半导体行业协会负责开展中国半导体领军人物评选活动。

一、评选宗旨

表彰、宣传在中国半导体产业快速发展中做出突出业绩和重大贡献的先进典型,激励行业信心、树立先进标杆,促进中国半导体行业的健康发展。为配合中国半导体行业协会成立30周年相关纪念活动的开展,彰显30年来产业的发展成果,本次评选活动增加了对于行业发展做出历史贡献的先进典型的表彰。

二、评选范围及名额

(一)评选活动涵盖集成电路设计、制造、封装、半导体支撑业、半导体分立器件及MEMS共6个产业链的领军企业。

(二)各地方协会按照产业链推荐本地区优秀企业及领军人才，每个产业链下每个地方协会可推荐不超过 10 个参选对象。推荐三十年来为行业、协会做出突出贡献的候选人，每个地方协会可推荐不超过 10 人。上海等半导体产业集聚区可适当增加推荐人选。

(三)一般现任政府官员不予推荐，兼职领导按一事一议处理。

三、评选机构

评选活动由中国半导体行业协会(CSIA)主办。评选委员会由协会专家、各分会及地方协会推荐专家组成。

四、评选步骤与办法

“中国半导体企业领军人物评选活动”按推选报名、候选人确定、投票评选、颁奖典礼、各大媒体宣传等步骤进行。

(一)推选办法

候选人由中国半导体行业协会及协会分会、地方半导体(集成电路)行业协会、中国半导体行业协会会员单位推荐，也可由评委会 3 名以上委员联名推荐。

(二)候选人及企业确定

评委会秘书处对申报材料进行审核、整理、汇总，将符合申报要求的人选提交评委会。

（三）投票评选

评委会对候选人进行无记名投票。评委会召开评选会，进行讨论投票。当选人需获得到会委员三分之二以上(含三分之二)评委会委员通过。

（四）颁奖典礼

计划于 2021 年 9 月全球 IC 企业家大会暨第十九届中国国际半导体博览会 (IC China 2021) 期间举行颁奖仪式。

（五）媒体宣传

活动期间，将组织中央及行业、地方媒体共同开展宣传。

五、评选办法及标准

本次评选以公平、公正为基本原则，参照以下所列条件，认真、严格评选。

1、本次评选根据参选人所在企业细分为集成电路设计、制造、封装、半导体支撑业、半导体分立器件及 MEMS 六个专业领域，参选人和企业根据所属专业报送相关资料；

2、参选个人带领所在企业持续快速发展，经济规模或创新能力在国内本专业领域中名列前茅；

3、参选个人推动所在企业持续创新，新产品、新工艺或新技术在该专业领域中具有较强影响力或发挥重要作用；

4、参选个人在任职期间对企业发展做出突出贡献，在现代企业管理、企业文化建设等方面有突出成就。

5、30年（1990-2019）期间对行业、协会有特殊贡献的个人。

六、评选材料

- 1、企业人物的照片、个人简介(500字以内)；
- 2、经营业绩及主要成就等简要资料；
- 3、企业商标和产品商标、产品照片等可公开资料；
- 4、推荐单位盖章；